

## О ПРИРОДЕ СКЕЙЛИНГОВЫХ СООТНОШЕНИЙ В КУПРАТНЫХ ВТСП

К. В. Мицен, О. М. Иваненко

*Показано, что экспериментально установленные универсальные скейлинговые соотношения, связывающие критическую температуру и сверхтекучую плотность в купратных ВТСП при различных режимах допирования, могут быть поняты в рамках предложенной ранее модели, предполагающей самолокализацию допированных носителей.*

**Ключевые слова:** высокотемпературная сверхпроводимость, купраты, сверхтекучая плотность, допирование.

*Введение.* Вопрос о природе нормального состояния и механизме сверхпроводимости в купратных ВТСП по-прежнему остается открытым. В связи с этим следует отметить недавние работы, авторы которых сообщают об обнаружении ими необычных скейлинговых соотношений, связывающих сверхтекучую плотность  $\rho_s(0)$  в различных интервалах допирования с другими параметрами сверхпроводника. Так, в работе [1] авторы сообщают об установлении ими простого соотношения, связывающего величину  $\rho_s(0)$  в недопированных и оптимально допированных купратах с величиной критической температуры  $T_c$  и со значением проводимости на постоянном токе  $\sigma_{dc}$  при  $T = T_c$ :

$$\rho_s \propto \sigma_{dc}(T = T_c) \cdot T_c.$$

Данное соотношение выполняется для всех купратных ВТСП в областях недопирования и оптимального допирования независимо от уровня допирования и типа допан-та, кристаллической структуры, наличия беспорядка, а также направления, в котором производятся измерения. В настоящей работе мы хотим показать, что эти результаты могут быть объяснены в рамках предложенной нами модели [2].

*Основные положения модели.* Согласно модели [2] допированные носители в купратах локализованы и их роль сводится к формированию т. н. Гайтлер–Лондоновских (НЛ) центров. Таким НЛ-центром в купратах является пара соседних Cu катионов в

$\text{CuO}_2$ -плоскости, на которых (при соответствующем допировании) два электрона в состоянии  $\text{Cu}3d^{10}$  и две  $\text{O}2p$  дырки на соседних ионах кислорода образуют связанное состояние (внутрикристаллический аналог молекулы водорода). При этом оптимальному допированию соответствует существование в  $\text{CuO}_2$ -плоскости перколяционного кластера НЛ-центров, тогда как недодопированное состояние характеризуется сосуществованием отдельных кластеров НЛ-центров и недопированных областей [2].

Свободные дырочные носители в кластере НЛ-центров возникают вследствие перехода части электронов из кислородной подзоны на НЛ-центры [3]. Концентрация свободных носителей  $n$  определяется из условия равенства химпотенциалов для электронных пар на НЛ-центрах и электронов в кислородной зоне и зависит от концентрации НЛ-центров  $N_{HL}$  и температуры  $T$  как  $n \propto N_{HL} \cdot T$  (для достаточно низких  $T$ ). В оптимально допированной фазе проводимость и сверхпроводимость имеют место в перколяционном кластере НЛ-центров. Переход в недодопированную фазу отвечает распаду перколяционного кластера НЛ-центров на конечные кластеры различных размеров, погруженных в изолирующую матрицу и связанных джозефсоновскими связями.

Из-за взаимодействия электронов с НЛ-центрами в пределах кластера распределение свободных дырочных носителей оказывается невырожденным [3] в том смысле, что химпотенциал для дырок  $\mu = 0$  для всех  $T$ , тогда как условием вырождения является требование  $\mu > 0$ . Учитывая невырожденный характер распределения (отсутствие паулиевской блокировки) следует ожидать, что все свободные дырки (с концентрацией  $n \sim 10^{21} \text{ см}^{-3}$ ) принимают участие как в проводимости, так и в процессах рассеяния. В нашем случае основным механизмом рассеяния носителей при оптимальном допировании является рассеяние дырок на заполненных электронами НЛ-центрах. Частота  $\nu$  рассеяния свободной дырки на заполненных НЛ-центрах пропорциональна их концентрации  $n$  и объему фазового пространства для рассеявшихся дырок  $\Gamma \propto T$ . Т. е.:

$$\nu \propto n\Gamma.$$

Величина  $\sigma_{dc}(T)$  в такой модели может быть получена из формулы Друде:  $\sigma_{dc} = ne^2/m^*\nu$  (здесь  $m^*$  – эффективная масса). Откуда  $\sigma_{dc} \propto \Gamma^{-1} \propto T^{-1}$  и не зависит от концентрации носителей.

*Результаты и обсуждения.* Рассмотрим теперь связь между  $\rho_s(0)$ ,  $\sigma_{dc}(T = T_c)$  и  $T_c$  при измерениях в  $ab$ -плоскости. Поскольку проводимость осуществляется через перколяционный кластер, то она, помимо температуры, будет также определяться геометрическим фактором [4], т. е. мощностью перколяционного токонесящего кластера  $P(x)$

( $x$  – уровень допирования) или концентрацией составляющих его НЛ-центров. Таким образом  $\sigma_{dc}(T) \propto P(x)T^{-1}$ . Поэтому произведение  $\sigma_{dc}(T = T_c) \cdot T_c$  будет определяться (помимо численных коэффициентов) только величиной  $P(x)$ . Поскольку сверхтекучая плотность  $\rho_s(0)$  (концентрация сверхпроводящих пар при  $T = 0$ ) равна концентрации НЛ-центров, принадлежащих токонесящему кластеру, то  $\rho_s(0) \propto \sigma_{dc}(T = T_c) \cdot T_c$ .

В области недодопирования кластеры, объединяющие разное число НЛ-центров, погружены в изолирующую матрицу и связаны джозефсоновскими связями. Будем считать, что длина токового пути  $l \approx l_{HL}$  – суммарной длине пути через кластеры НЛ-центров (т. е. общая длина изолирующих прослоек пренебрежимо мала). Также будем полагать, что сопротивление  $R_N$  переходов между кластерами экспоненциально зависит от температуры ( $R_N \propto \exp(T_0/T)$ ) с параметром  $T_0$ , изменяющимся в широких пределах для разных пар кластеров. При понижении температуры это будет приводить к последовательному “выключению” отдельных ветвей кластера (токовых путей) как из “нормальной” проводимости, так и из проводимости по сверхтоку. Последнее происходит вследствие уменьшения джозефсоновской энергии связи  $E_j \propto R_N^{-1}$  между соседними кластерами ниже величины, способной обеспечить фазовую когерентность между гранулами:  $E_j = kT + E_c$ , где  $E_c$  – энергия кулоновской блокады [5].

Будем сначала считать, что температура такова, что все сопротивления межкластерных переходов, входящих в токопроводящий кластер, много меньше сопротивления, связанного с рассеянием носителей зарядов внутри кластеров НЛ-центров. В этом случае, как и при оптимальном допировании, сопротивление возникающего токонесящего кластера определяется только рассеянием на НЛ-центрах вдоль токовых путей.

С понижением температуры будет иметь место прогрессирующее “выключение” токовых путей (уменьшение мощности перколяционного кластера  $P(x, T)$ ), приводящее к отклонению от зависимости  $\sigma_{dc}(T) \propto T^{-1}$  и даже к уменьшению проводимости при  $T \rightarrow 0$ , что соответствует переходу от “металлического” к “полупроводниковому” ходу сопротивления. Т. е. сопротивление с понижением температуры изменяется не только за счет изменения частоты рассеяния с температурой, но и вследствие изменения мощности токонесящего кластера. Тем не менее, для остающегося токонесящего кластера сопротивление по-прежнему определяется только рассеянием на НЛ-центрах вдоль оставшихся токовых путей, т. е. с понижением температуры сохраняется соотношение  $\sigma_{dc} \propto P(x, T)T^{-1}$ . Ниже  $T_c$ , при установлении фазовой когерентности вдоль сверхпроводящего кластера, его мощность (т. е. концентрация формирую-

щих его НЛ-центров) перестает зависеть от температуры. Поэтому  $P(x, T) = P(x, 0)$  и  $\rho_s(0) \propto \sigma_{dc}(T = T_c) \cdot T_c$  в согласии с [1].

Теперь рассмотрим связь между  $\rho_s(0)$ ,  $\sigma_{dc}(T = T_c)$  и  $T_c$  при измерениях в направлении оси “ $c$ ”. Для этого, прежде всего, нужно установить, каков механизм проводимости вдоль этой оси. Естественно предположить, что в любом кристалле в диапазоне концентраций, включающем области недодопирования и оптимального допирования, существует достаточно большое количество пар соседних недодопированных плоскостей  $\text{CuO}_2$ , где кластеры, объединяющие разное число НЛ-центров, погружены в изолирующую матрицу и связаны джозефсоновскими связями. Мы считаем, что в этом случае, в силу кластерной природы сверхпроводниковой фазы, проводимость также будет определяться в основном проводимостью вдоль  $ab$ -плоскости. Это будет иметь место в связи с тем, что перенос носителей между такими  $\text{CuO}_2$ -плоскостями происходит в основном в областях пересечения проекций кластеров НЛ-центров на плоскость и от одной точки (точки входа) пересечения до другой (точки выхода) токовый путь будет лежать в  $\text{CuO}_2$ -плоскости. Сопротивление слоя  $\text{CuO}_2$  достаточно велико ( $\sim 1-3$  кОм/ $\square$ ) и потому сопротивление вдоль кластера от одной точки до другой много больше сопротивления перехода между соседними  $\text{CuO}_2$ -плоскостями. Поскольку токонесящий кластер будет таким образом включать цепочки НЛ-центров, лежащих в  $\text{CuO}_2$ -плоскости, то общее сопротивление вдоль оси “ $c$ ” будет определяться сопротивлением вдоль цепочек кластеров в таких недодопированных  $\text{CuO}_2$ -плоскостях, которое связано со сверхтекучей плотностью и  $T_c$  указанным скейлинговым соотношением.

*Заключение.* Таким образом, как в направлении “ $ab$ ”, так и в направлении “ $c$ ”, сверхтекучая плотность  $\rho_s(0)$ , как и проводимость  $\sigma_{dc}$ , будут определяться числом НЛ-центров, входящих в токонесящий кластер. Поэтому соотношение  $\rho_s(0) \propto \sigma_{dc}(T = T_c) \cdot T_c$  справедливо для всех кристаллических направлений, что полностью согласуется с результатами работы [1].

Работа выполнена в рамках государственного задания АААА-А19-119083090048-5.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- [1] C. C. Homes, S. V. Dordevic, M. Strongin, et al., Nature **430**(6999), 539 (2004). DOI: 10.1038/nature02673.
- [2] К. В. Мицен, О. М. Иваненко, УФН **187**, 431 (2017). DOI: 10.3367/UFNr.2016.12.038000.

- [3] K. Mitsen and O. Ivanenko, *Journal of Alloys and Compounds* **791**, 30 (2019). DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.03.273.
- [4] Б. И. Шкловский, А. Л. Эфрос, *Электронные свойства легированных полупроводников* (М., Наука, 1979).
- [5] O. Entin-Wohlman, A. Kapitulnik, and Y. Shapira, *Phys. Rev. B* **24**, 6464 (1981). DOI: 10.1103/PhysRevB.24.6464.

Поступила в редакцию 18 августа 2021 г.

После доработки 24 сентября 2021 г.

Принята к публикации 25 сентября 2021 г.